

★刊行書籍のご案内:合成樹脂工業協会★

エレクトロニクス材料ハンドブック

2020年3月刊行 A5版 238頁 定価(税込、送料別) 2,500円(会員企業), 3,500円(一般)

エレクトロニクス材料部会では、最近のエレクトロニクス分野において、使用されている樹脂材料を俯瞰した視点でまとめたハンドブックを作成することを目的に技術委員会を設置し、この度、「エレクトロニクス材料ハンドブック」を発刊する運びとなりました。基礎編と応用編からなる本書は、初心者にもわかりやすく解説され、関連する分野の方々にとりましても有益な情報として活用できるような編集内容となっております。詳しくは弊協会のHPをご覧ください。



目次

第1章 基礎編

1. エポキシ樹脂
2. フェノール樹脂
3. ポリフェニレンオキサイド
4. ポリイミド
5. アクリル樹脂
6. シアネート樹脂
7. ポリエステル樹脂
8. ポリウレタン樹脂

第2章 応用編

1. フォトレジスト材料
2. 層間絶縁膜
3. ダイアタッチ材
4. 固形封止材
5. 液状封止材
6. プリント配線板
7. 半導体パッケージ用配線材料
8. ドライフィルムレジスト
9. ソルダレジスト
10. スペーサー
11. カラーレジスト

合成樹脂工業協会

Japan Thermosetting Plastics Industry Association

〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-10-4 丸石ビルディング 6階

TEL:03-5298-8003 FAX:03-5298-8004

URL <http://www.jtpia.jp>